

晶豪科技股份有限公司

近期營運概況

2024/11

ESMT 晶豪科技

P. 1

公司簡介

- 1998/06設立,新竹科學園區
- 2002/03上市
- 合併集新科技(2005/12)、宜揚科技(2016/06)
- 主要產品:
 - 記憶體IC (DRAM/Flash/MCP/eMCP/eMMC)
 - 類比/數位類比混合訊號IC (Audio/Power/Motor Driver)
 - Wireless SOC
 - Sensor IC (Thermo/Photo)
- IC產品設計開發、生產、銷售及相關技術服務

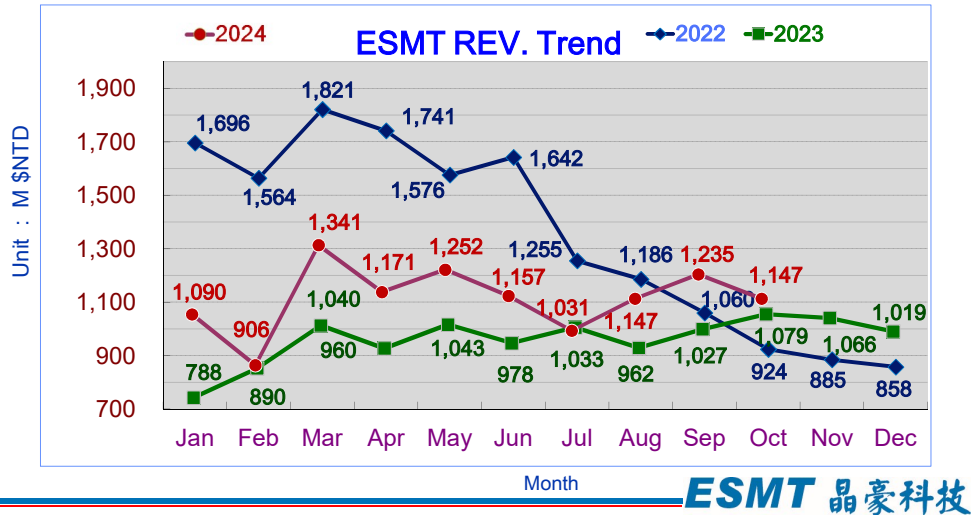
ESMT 晶豪科技

P. 2

營運概況

合併營收

2024~Oct. 累計營業收入:
NT\$ 114.77 億 (YoY 17.13% ↑)



P. 3

營運概況

2023Q4~2024Q3 綜合損益表

單位 新台幣仟元

項目	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Q4'23~Q3'24 合計
營業收入	3,164,474	3,337,962	3,579,848	3,412,509	13,494,793
毛利率(%)	2.81%	5.73%	15.66%	16.23%	10.34%
營業利益	(413,263)	(271,255)	624	40,909	(642,985)
營業利益率(%)	(13.06%)	(8.13%)	0.02%	1.20%	(4.76%)
業外收入及支出	(198,510)	213,980	247,215	187,145	449,830
稅前淨利	(611,773)	(57,275)	247,839	228,054	(193,155)
稅前淨利率(%)	(19.33%)	(1.72%)	6.92%	6.68%	(1.43%)
稅後淨利	(594,020)	(58,715)	246,270	208,108	(198,357)
基本每股盈餘	(2.11)	(0.21)	0.88	0.74	(0.70)

ESMT 晶豪科技

P. 4

營運概況

2024Q3 綜合損益表

單位 新台幣仟元

項目	2024Q3	2024Q2	較上季 比較	2023Q3	較去年同期 比較
營業收入	3,412,509	3,579,848	(4.67%)	3,021,539	12.94%
毛利率(%)	16.23%	15.66%		2.38%	
營業利益	40,909	624	6,456%	(378,989)	110.79%
營業利益率(%)	1.20%	0.02%		(12.54%)	
業外收入及支出	187,145	247,215	(24.30%)	234,024	(20.03%)
稅前淨利	228,054	247,839	(7.98%)	(144,965)	257.32%
稅前淨利率(%)	6.68%	6.92%		(4.80%)	
稅後淨利	208,108	246,270	(15.50%)	(145,130)	243.39%
基本每股盈餘	0.74	0.88		(0.57)	

ESMT 晶豪科技

P. 5

2024Q3 綜合損益表

本業 (QoQ)

價平 量穩>> 營收 →, 毛利 ↑, 營業利益 ↑

業外收益(QoQ)

單位 新台幣仟元

	113年4月1日至6月30日	113年7月1日至9月30日
處分不動產、廠房及設備 利益	\$ 56	\$ 24
淨外幣兌換利益	75,254	(33,854)
透過損益按公允價值衡量之 金融資產(損失)利益	(4,242)	(9,723)
虧損性合約迴轉利益	151,230	216,501
什項支出	(448)	(594)
	\$ 221,850	\$ 172,354
	113年1月1日至6月30日	

ESMT 晶豪科技

P. 6

營運概況

2024Q3 資產負債表

重要資產科目

單位 新台幣仟元

資 產	2024/9/30	2024/6/30	2023/12/31	2023/9/30
現金及約當現金	\$4,217,822	\$4,263,228	\$4,520,314	\$4,901,815
應收帳款淨額	1,599,588	1,691,266	1,204,521	1,345,298
存貨	7,708,232	6,802,775	6,885,637	7,661,918
流動資產合計	14,546,644	13,795,874	13,552,324	15,844,793
非流動資產合計	3,786,831	4,006,134	4,544,886	3,726,396
資產總計	18,333,475	17,802,008	18,097,210	19,571,189

ESMT 晶豪科技

P. 7

營運概況

2024Q3 資產負債表

負債及權益

負債及權益	2024/9/30	2024/6/30	2023/12/31	2023/9/30
短期借款	\$1,780,000	\$1,810,000	\$2,620,000	\$3,720,000
應付帳款	2,860,455	2,507,320	2,282,490	2,867,679
其他應付款	754,187	998,816	714,823	1,111,597
流動負債合計	5,788,479	5,792,168	6,181,882	8,473,150
應付公司債	957,682	952,669	942,923	0
長期借款	973,400	643,400	643,400	643,400
非流動負債合計	2,370,724	2,049,879	1,995,236	822,516
負債總計	8,159,203	7,842,047	8,177,118	9,295,666
權益總計	10,174,272	9,959,961	9,920,092	10,275,523
負債及權益總計	18,333,475	17,802,008	18,097,210	19,571,189

ESMT 晶豪科技

P. 8

回顧與展望

1. AI 應用預期可能帶動邊際運算的利基型市場需求
>> 尚待發酵中。
2. 國際大廠持續優先擴充HBM產能，有助DRAM的庫存調整
>> 非HBM產品 庫存去化需時較先前預期拉長。
3. 地緣政治爭端仍持續影響HBM之外的DRAM需求復甦。。
>> 消費型終端應用產品復甦力道和緩。
4. 2024 Q2~Q3，市場價格持續有上揚

Thank you